

平成28年5月12日

各 位

株式会社 みなと銀行

「みなと次世代サポートファンド」の設定について

株式会社 みなと銀行(頭取 服部 博明)は、高度技術関連分野や、環境・次世代エネルギー分野、先端医療分野など「次世代産業分野」に関わる企業の競争力向上を資金面からサポートする「みなと次世代サポートファンド」(総額50億円)を設定しましたのでお知らせします。

当行が営業基盤を置く兵庫県では、次世代産業分野に数多くの中小製造業者が携わっており、官民一体となって同分野の技術力や人材力を強化し、事業規模の拡大等を通じて地域に安定した雇用を創出する取組みが進められています。

今年2月、当行と兵庫県は「産業振興にかかる連携協力協定」を締結しており、同分野のお客さまの資金需要に、従来の融資商品より低利かつ長期の資金供給の枠組みを整え、お応えしていこうとするものです。

みなと銀行は、今後も地域の皆さまへの金融・情報サービスの提供を通じて、産業力の強化や雇用の創出など、地域経済の活性化に貢献してまいります。

記

■ 商品概要

商品名	みなと次世代サポートファンド(融資商品)
対象先	・次世代分野※に関連する事業を営む法人 ・当行所定の要件を満たす法人(お取引の有無は問わず)
お借入形態	証書貸付
資金用途	事業に必要な運転資金・設備資金 (次世代分野に関連する資金用途含む)
お借入金額	30百万円以上原則5億円以内
ご返済方法	元金均等分割返済
お借入期間	2年以上15年以内
お借入利率	審査結果に応じた当行所定の変動金利、又は固定金利
ファンド総額	50億円
取扱期間	平成28年5月2日(月)～平成29年3月31日(金)

※次世代分野について

①	高度技術関連(航空・宇宙、ロボット、新素材等)分野
②	環境・次世代エネルギー(水処理・水素・燃料電池等)分野
③	先端医療(創薬・医療・介護機器等)分野
④	次世代産業を支える基盤(ものづくり基盤技術、科学技術基盤等)

本件に関するお問い合わせ先
企画部 広報室 藤井 TEL:078-333-3247